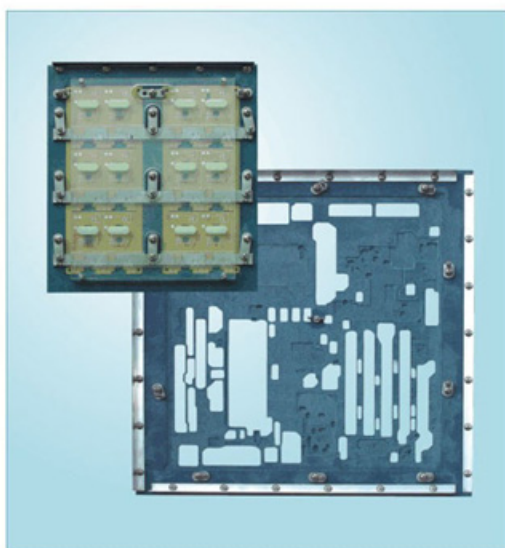
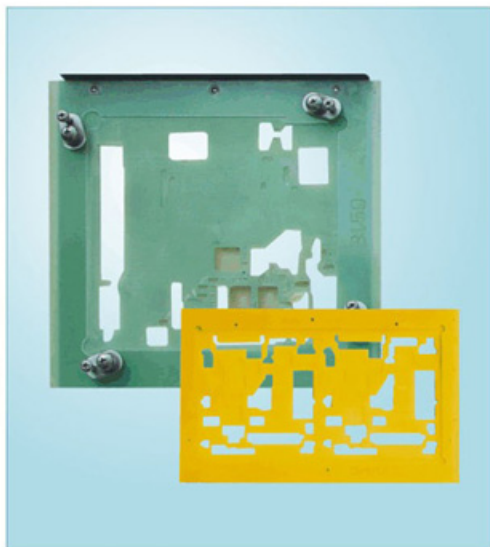


(PCB solder pallet materials)

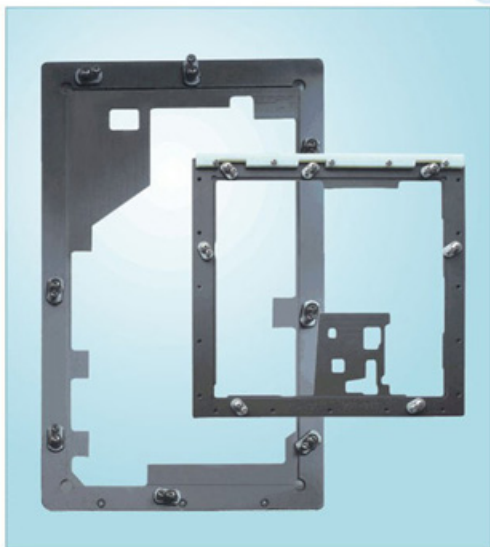


纖維合成石耐溫350°C(CHP760)

- 凡PC板背面有IC,CHIP或SMT過迴焊爐後之零件,皆可適用於此托盤。
- 此托盤過波峰焊後,焊點特佳。
- PC板及上面之零件用彈簧壓點壓著,不會產生浮焊。
- 可用於不規則外型的基板。
- 可承載多連板以增加效率。
- 防止PC板彎曲。
- 防止溢錫污染基板表面。
- 本托盤材質為德國(ROCHLING)或瑞士 CDM 依索拉 (ISOLA) 耐溫高達 350°C (10~20秒) 不變形,其技術數據如后:



纖維環氧板(FR4)



鋁合金